

Press Release

Bystronic, Coherent Inc.의 “Tools for Materials Processing” 사업부 인수 완료.. 의료 및 반도체 시장 진출 가속화

Rofin 브랜드 부활시키며 미세 가공 및 마킹 등 포트폴리오 대폭 확장

2026년 2월 2일 스위스 니더윈츠 / 독일 길링 – 바이스트로닉 (Bystronic)은 지난 1월 말, 미국 코히어런트 (Coherent Corp.)의 소재 가공 사업부 (Tools for Materials Division) 인수를 최종 완료했다고 발표했다. 이번 인수를 통해 바이스트로닉은 과거 명성을 떨쳤던 '로핀(Rofin)' 브랜드를 재출범시킨다.

이번 인수는 바이스트로닉이 의료 기술, 반도체, 일반 제조 등 매력적인 신규 성장 시장으로 영역을 확장하는 중요한 계기가 될 전망이다. 또한, 미세 소재 가공, 마킹, 각인 (Engraving), 드릴링 등 새로운 레이저 응용 분야까지 제품 포트폴리오를 대폭 강화하게 되었다.

바이스트로닉은 이번 인수로 유명 브랜드인 '로핀(Rofin)'에 대한 권리를 확보했으며, 해당 브랜드는 신설된 '**바이스트로닉 로핀 (Bystronic Rofin)**' 사업부의 일환으로 운영될 예정이다.

'바이스트로닉 로핀'의 다기능 레이저 기술을 이용하여, 금속뿐만 아니라 유리, 세라믹, 폴리머 (고분자), 유기 소재 등 광범위한 소재 가공이 가능하다. 가공 가능한 소재와 응용 분야가 넓어짐에 따라, 향후 연구개발 분야에서도 새로운 기회가 열릴 것으로 기대된다.

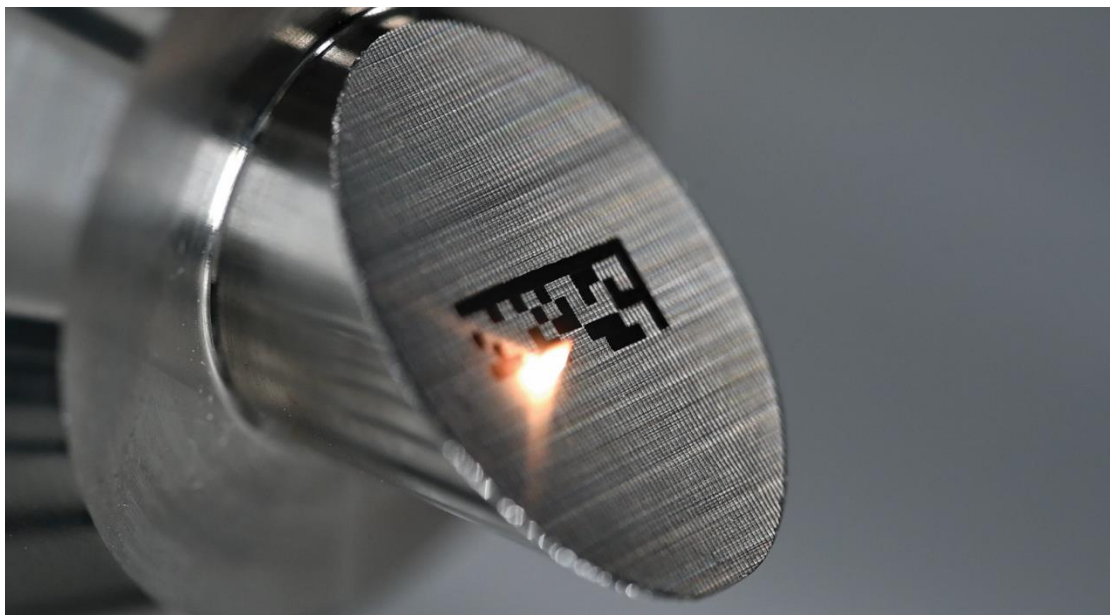
다양한 산업을 위한 폭넓은 응용 솔루션 제공

바이스트로닉의 CEO 도메니코 이아코벨리 (Domenico Iacovelli)는 "새로운 '바이스트로닉 로핀' 부문의 모든 고객과 파트너, 그리고 임직원들을 진심으로 환영한다"라며, "로핀의 성공적이고 선구적인 기술을 바이스트로닉의 포트폴리오에 통합함으로써 다양한 산업군의 고객들에게 폭넓은 응용 솔루션을 제공할 수 있게 되었다"고 밝혔다.

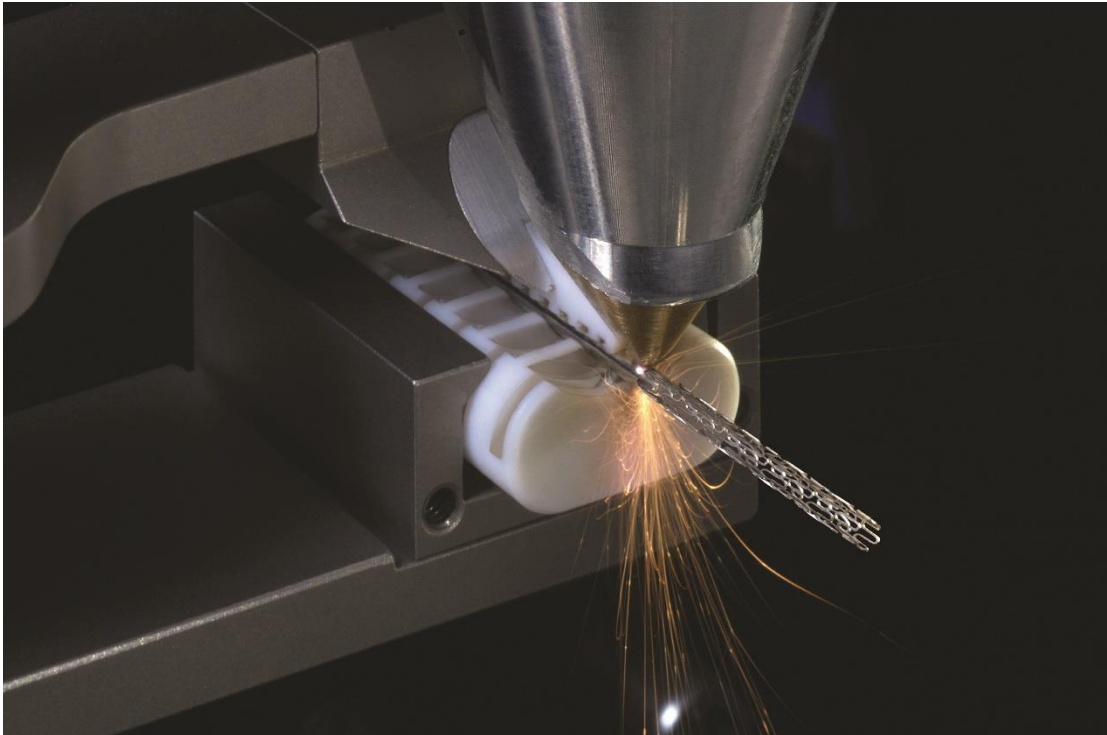
page 2

그는 이어 "바이스트로닉은 고객들이 생산 공정을 최적화하고 더욱 발전시킬 수 있도록 지원함으로써, 나날이 치열해지는 경쟁 시장에서 선두 자리를 유지할 수 있도록 함께 노력할 것"이라고 덧붙였다.

약 400 명의 직원이 근무하고 있는 '바이스트로닉 로핀' 사업부는 독일 뮌헨 인근의 길링에 본사를 두고 있다.



이력 추적이 가능한 제품 마킹 솔루션 (PowerLine F / ExactMark 활용)



StarCut Tube 의 초정밀 가공 기술을 이용한 미세 스텐트 (Stent) 절단

About Bystronic

바이스트로닉(스위스 증권거래소(SIX): BYS)은 산업 제조의 미래를 선도하고 있습니다. 판금 가공 및 소재 가공 분야의 선두 기업으로서, 레이저 가공 시스템, 절곡기, 자동화 솔루션 및 소프트웨어를 새로운 소재 및 공정을 위한 혁신적인 레이저 응용 기술과 결합하고 있습니다. 바이스트로닉은 마킹과 미세 가공부터 복합 절단 및 용접에 이르기까지, 전 세계 고객들에게 연결성 있고 지속 가능한 생산의 새로운 가능성을 제시합니다.

본사는 스위스에 소재하며, 독일, 스페인, 이탈리아, 중국 및 미국에 개발 및 생산 거점을 운영하고 있습니다. 또한 전 세계 30 개국 이상에서 자체 현지 법인과 딜러 및 대리점 네트워크를 통해 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.